

TDSEMIC

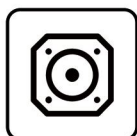
拓電半導體

自主封測 品質把控 售後保障

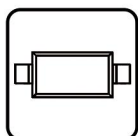
WEB | WWW.TDSEMIC.COM



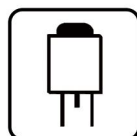
電源管理



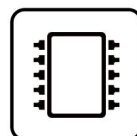
顯示驅動



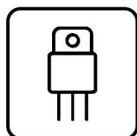
二三極管



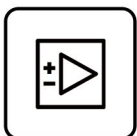
LDO穩壓器



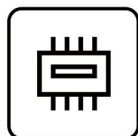
觸摸芯片



MOS管



運算放大器



存儲芯片



MCU



串口通信

ULN2001-TD

產品規格說明書

达林顿晶体管

概述

ULN2003-TD是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成电路。它是由7组NPN达林顿管组成的，它的高压输出特性和阴极钳位二极管可以转换感应负载。单个达林顿对的集电极电流是250mA。达林顿管并联可以承受更大的电流。此电路主要应用于继电器驱动器，字锤驱动器，灯驱动器，显示驱动器（LED气体放电），线路驱动器和逻辑驱动器。

ULN2003-TD的每组达林顿都有一个2.7kΩ串联电阻，可以直接和TTL或5V CMOS装置。

ULN2002-TD由4组NPN达林顿管组成，ULN2001-TD由3组NPN达林顿管组成，其功能与ULN2003-TD相同，主要区别在于内置达林顿管数量不同，可驱动继电器数量不同。

特点

- 250mA额定集电极电流（单个输出）
- 最高工作电压：50V
- 输入和各种逻辑类型兼容

应用

- 继电器驱动器
- 字锤驱动器
- 灯驱动器
- 逻辑驱动器

逻辑示意图

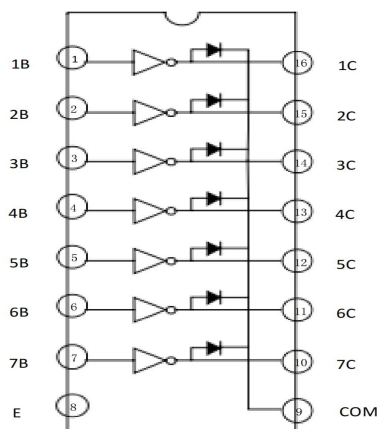


图 1 ULN2003-TD的逻辑框图

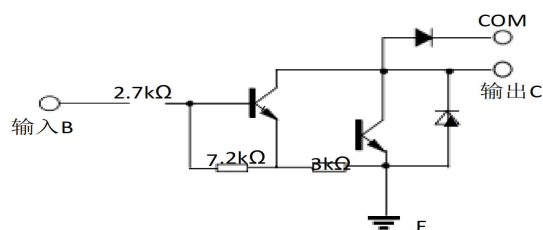
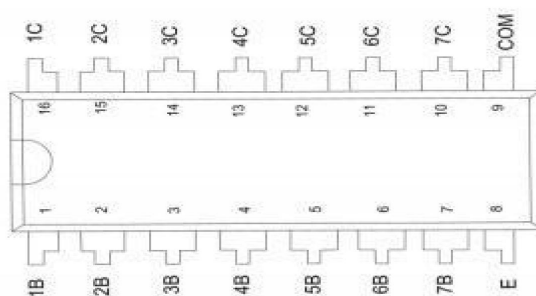


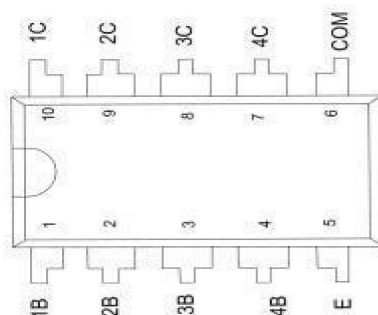
图 2 每对达林顿管示意图

引脚配置

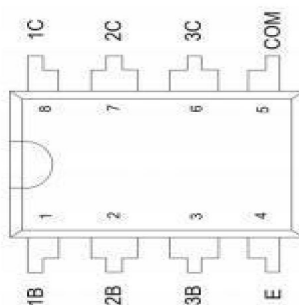
ULN2003-TD



ULN2002-TD



ULN2001-TD



极限参数

除非有特殊要求， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

参数	符号	参数范围	单位
集电极和发射极之间的电压	V_{CE}	50	V
输入电压	V_I	30	V
集电极电流峰值	I_C	250	mA
总的发射端电流	I_{OK}	1500	mA
功率消耗	P_d	950 $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ 495 $T_{amb}<85^{\circ}\text{C}$	mW
工作温度	T_{opr}	-20~+85	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-65~+150	$^{\circ}\text{C}$

电特性

除非有特殊要求， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

参数	测试图	条件	最小值	典型值	最大值	单位
$V_{I(ON)}$ 输入电压	6	$V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=200\text{mA}$			2.4	V
		$V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=250\text{mA}$			2.7	
		$V_{CE}=2\text{V}$, $I_C=300\text{mA}$			3	
$V_{CE(SAT)}$ 集电极-发射极饱和电压	5	$I_I=250\mu\text{A}$, $I_C=100\text{mA}$		0.9	1.1	V
		$I_I=350\mu\text{A}$, $I_C=200\text{mA}$		1	1.3	
		$I_I=500\mu\text{A}$, $I_C=350\text{mA}$		1.2	1.6	
I_{CEX} 集电极切断电流	1	$V_{CE}=50\text{V}$, $I_I=0$			50	μA
	2	$V_{CE}=50\text{V}$, $I_I=0$, $T_{amb}=70^{\circ}\text{C}$			100	
V_F 前进钳位电压	8	$I_F=350\text{mA}$		1.7	2	V
$I_{I(OFF)}$ 关闭状态输出电流	3	$V_{CE}=50\text{V}$, $I_C=500\text{mA}$, $T_{amb}=70^{\circ}\text{C}$	50	65		μA
I_I 输入电流	4	$V_I=3.85\text{V}$		0.95	1.35	mA
I_R 反向钳位电流	7	$V_R=50\text{V}$			50	μA
		$V_R=50\text{V}$, $T_{amb}=70^{\circ}\text{C}$			100	
C_i 输入电容	-	$V_I=0$, $f=1\text{MHz}$		15	25	pF
t_{PLH} 传播延迟时间, 低电平到高电平输出	9			0.25	1	μs
t_{PHL} 传播延迟时间, 高电平到低电平输出	9			0.25	1	μs
V_{OH} 转换后高电平输出	10	$V_S=50\text{V}$, $I_O=300\text{mA}$	V_S-20			mV

测试电路图

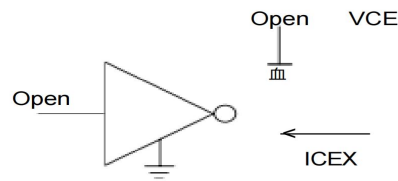


图 1 ICEX 测试电路图

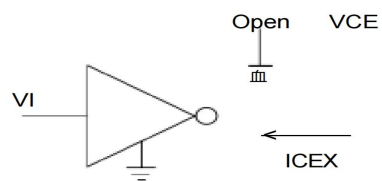


图 2 ICEX 测试电路图

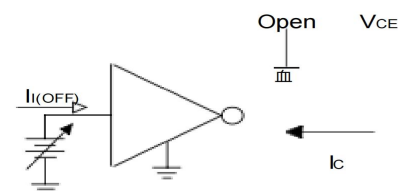


图 3 I(OFF) 测试电路图

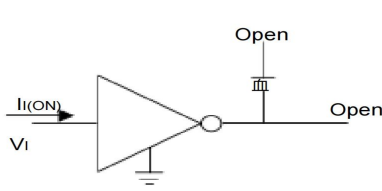
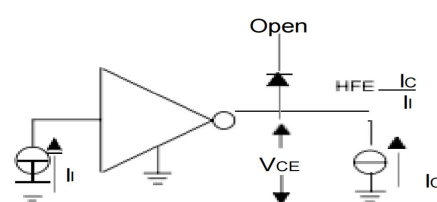


图 4 I(ON) 测试图



注：II是固定的测量VCE(SAT)，也可测量HFE
图 5 HFE, VCE(SAT) 测试电路图

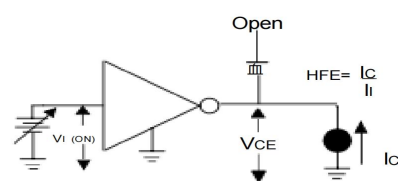


图 6 VI(ON)测试电路图

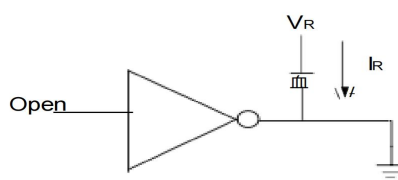


图 7 IR 测试电路图

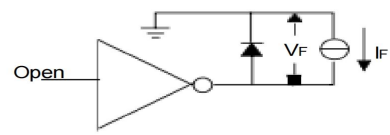


图 8 VF 测试电路图

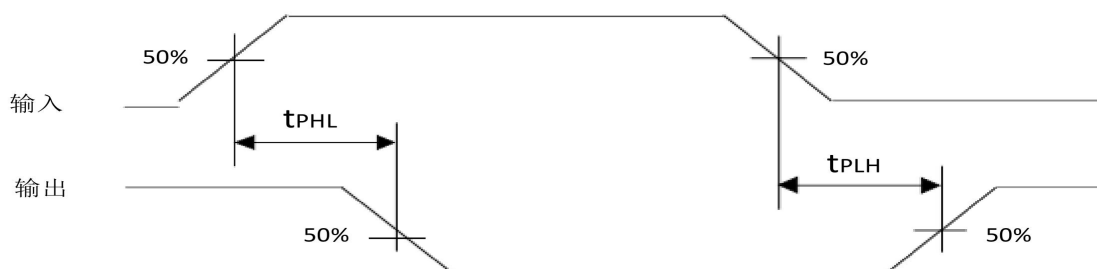
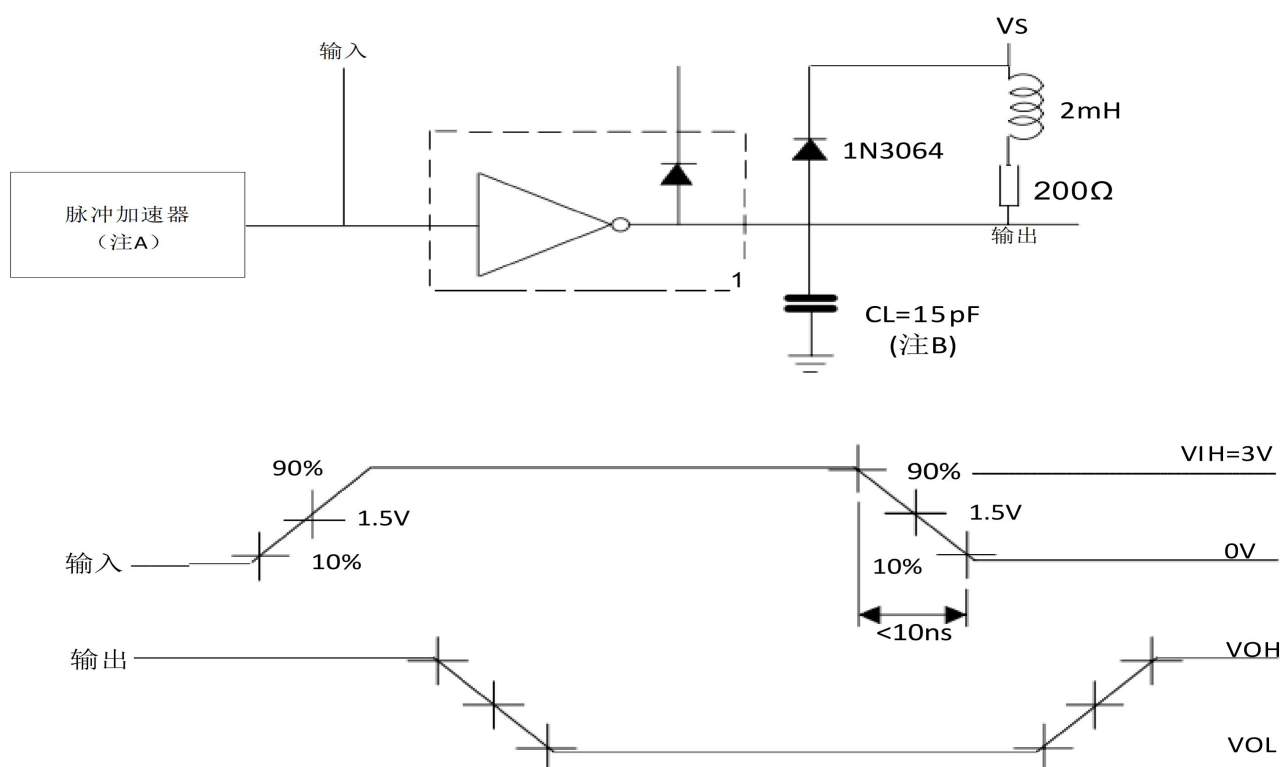


图 9 传播延迟时间波形

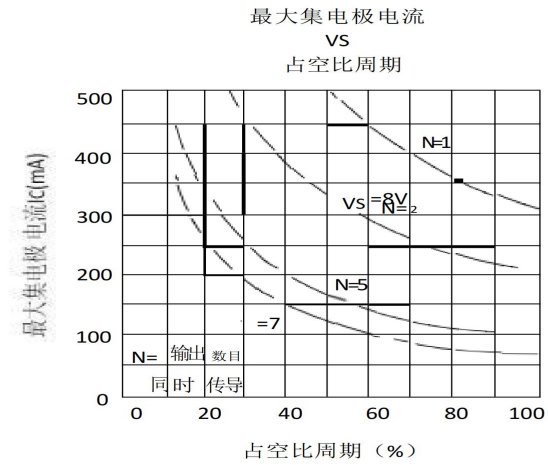
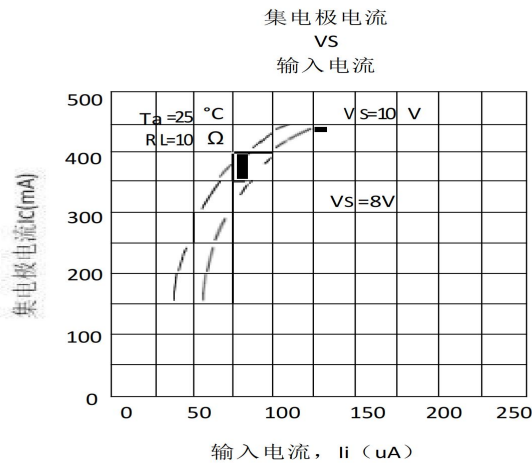
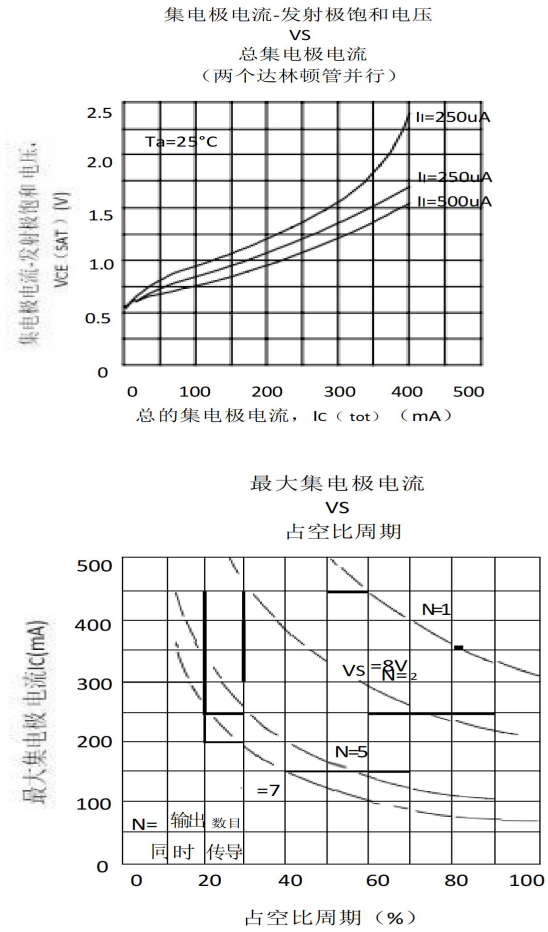
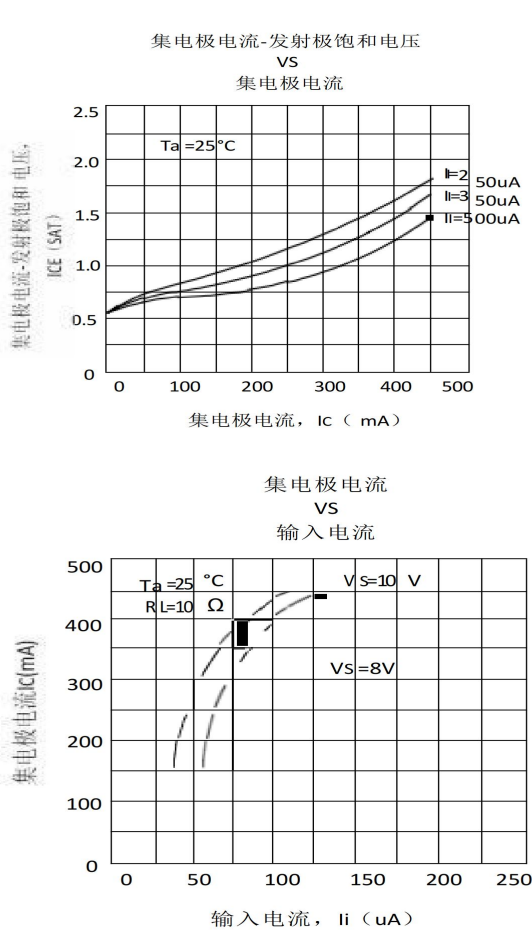


注：A.脉冲发生器有以下特征：PRR=12.5kHz, Zo=50Ω

B.CL 包括探针和模具电容

图 10 锁存测试电路图和电压波形

典型特性曲线图



典型应用电路图（续上）

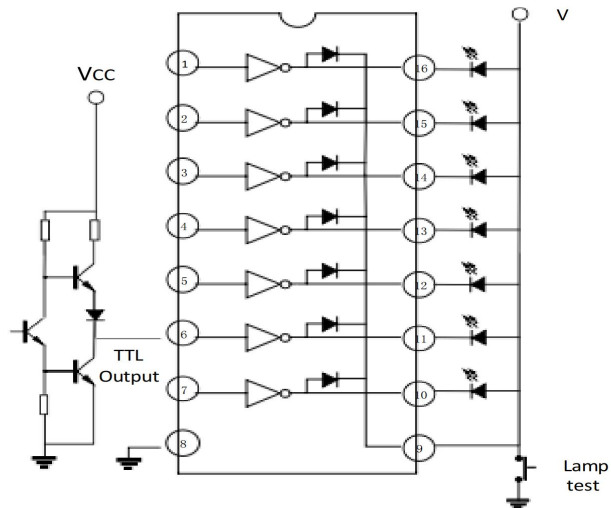


图 1 （ULN2003-TD）TTL 作为负载的应用电路图

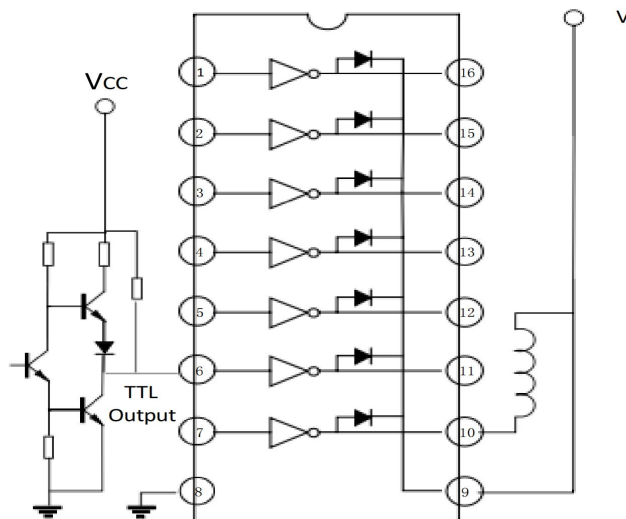
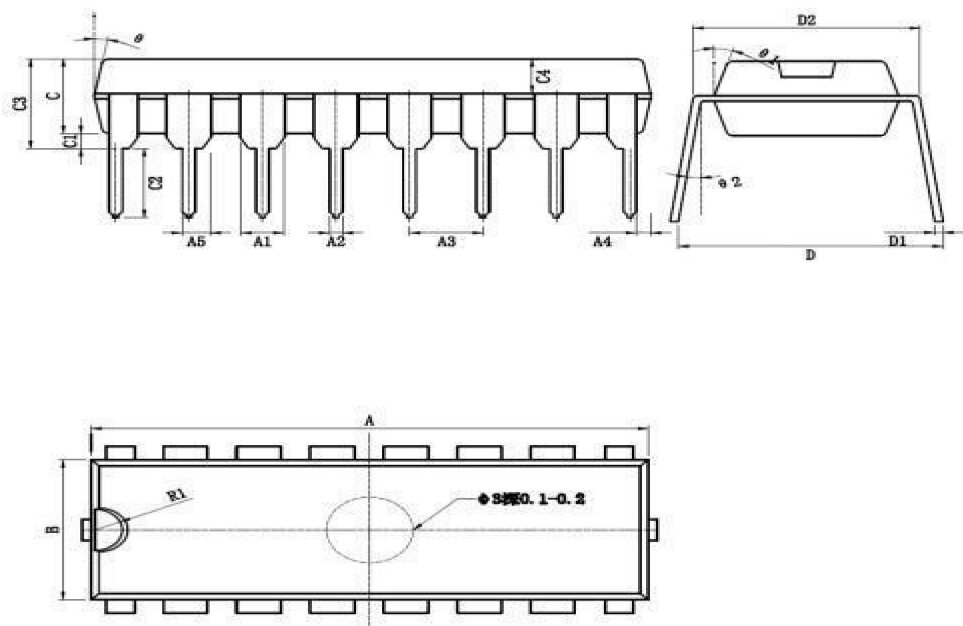


图 2 （ULN2003-TD）通过上拉电阻增加驱动电流的应用原理图

外形图

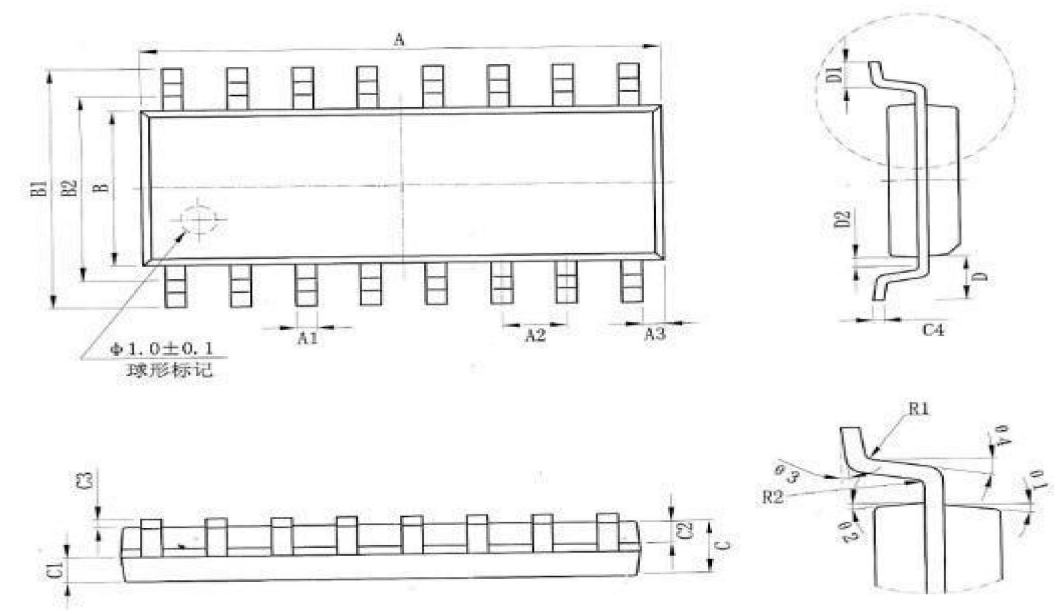
DIP16 封装



符号	尺寸 (mm)		符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大		最小	最大
A	19.00	19.20	C3	3.85	4.45
A1	1.524TYP		C4	1.40	1.50
A2	0.41	0.51	D	8.20	8.80
A3	2.54TYP		D1	0.20	0.35
A4	0.38TYP		D2	7.74	8.00
A5	0.99TYP		θ	10°TYP	
B	6.30	6.50	Θ1	17°TYP	
C	3.00	3.20	Θ2	6°TYP	
C1	0.51TYP		R1	1.27TYP	
C2	3.00	3.60			

外形图（续上）

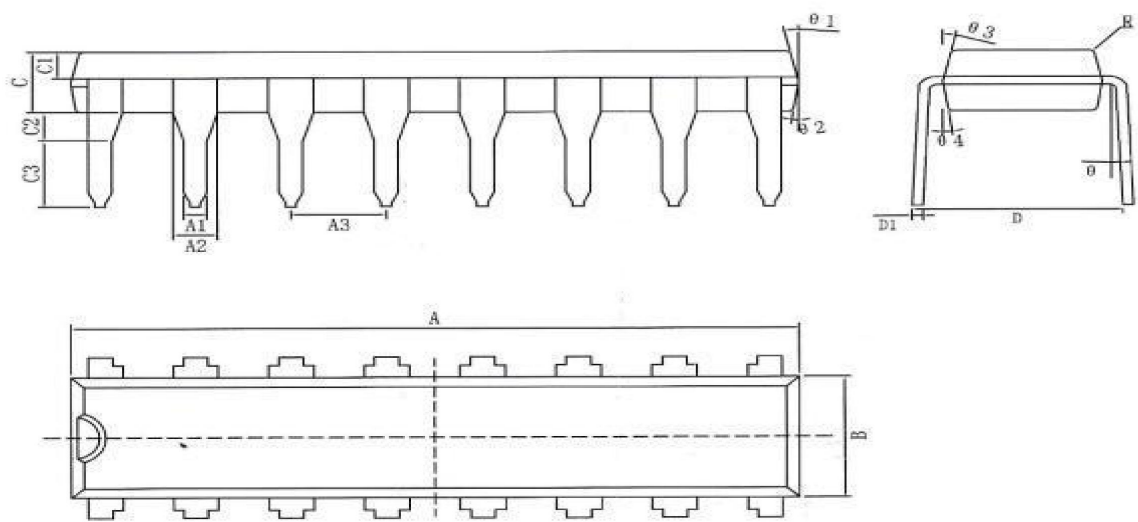
SOP16 封装



符号	尺寸 (mm)		符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大		最小	最大
A	9.80	10.00	C3	0.05	0.25
A1	0.356	0.456	C4	0.203	0.233
A2	1.27TYP		D	0.15TYP	
A3	0.302TYP		D1	0.40	0.70
B	3.85	3.95	D2	0.15	0.25
B1	5.84	6.24	R1	0.20TYP	
B2	5.00TYP		R2	0.20TYP	
C	1.40	1.60	Θ1	8°~12°TYP	
C1	0.61	0.71	Θ2	8°~12°TYP	
C2	0.54	0.64	Θ3	0°~12°	
			Θ4	4°~12°	

外形图（续上）

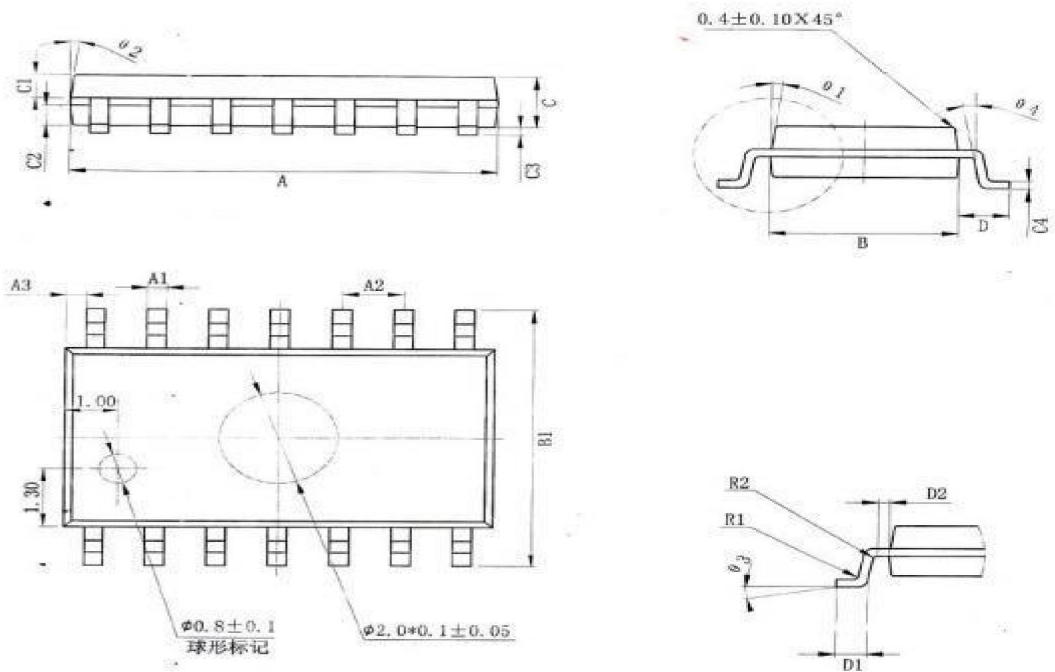
QIPAI16 封装



符号	尺寸 (mm)		符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大		最小	最大
A	13.60	13.80	C3	1.60	1.70
A1	0.45TYP		D1	0.203	0.233
A2	0.85TYP		θ	2.5°TYP	
A3	1.80TYP		θ1	12°TYP	
B	2.90	3.10	θ2	8°TYP	
D	3.78	4.38	θ3	12°TYP	
C	1.40	1.60	θ4	8°TYP	
C1	0.60	0.70			
C2	0.65	0.75			

外形图（续上）

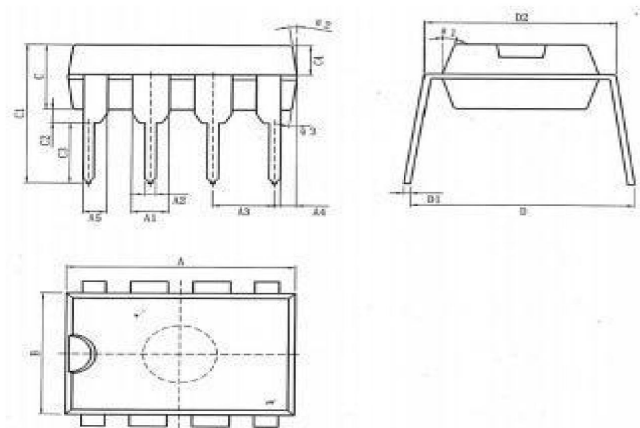
SOP14 封装



符号	尺寸 (mm)		符号	尺寸 (mm)	
	最小	最大		最小	最大
A	8.55	8.75	C4	0.203	0.233
A1	0.356	0.456	D	0.95	1.15
A2	1.27TYP		D1	0.40	0.70
A3	0.302TYP		D2	0.20TYP	
B	3.80	4.00	R1	0.20TYP	
B1	5.80	6.20	R2	0.20TYP	
C	1.40	1.60	θ_1	$8^\circ \sim 12^\circ \text{TYP}$	
C1	0.60	0.70	θ_2	$8^\circ \sim 12^\circ \text{TYP}$	
C2	0.52	0.62	θ_3	$0^\circ \sim 8^\circ$	
C3	0.05	0.25	θ_4	$4^\circ \sim 12^\circ$	

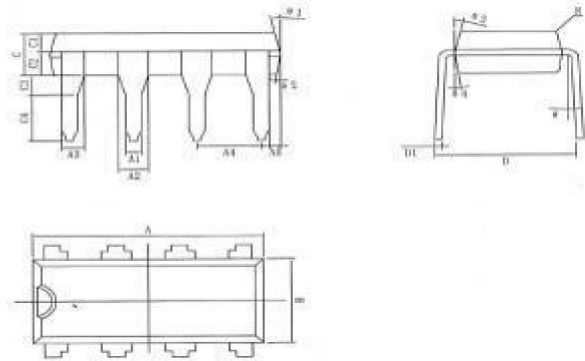
外形图（续上）

DIP8 封装



符号	尺寸（ mm ）	
	最小	最大
A	9.00	9.20
A1	1.474	1.574
A2	0.41	0.51
A3	2.44	2.64
A4	0.51TYP	
A5	0.99TYP	
B	6.10	6.30
C	3.20	3.40
C1	7.10	7.30
C2	0.50TYP	
C3	3.20	3.40
C4	1.47	1.57
D	8.20	8.80
D1	0.244	0.264
D2	7.62	7.87
Ø1	17°TYP	
Ø2	10°TYP	
Ø3	8°TYP	

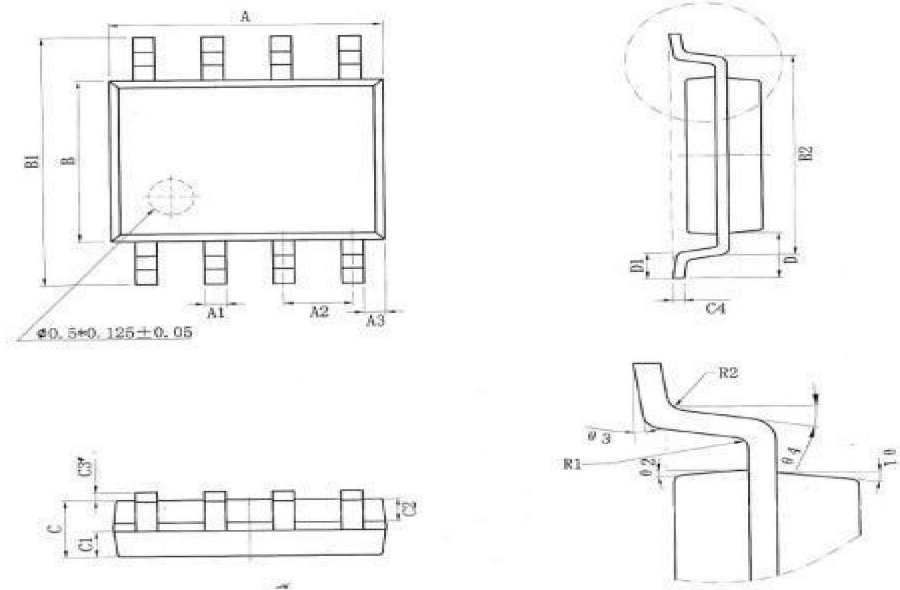
QIPAI8 封装



符号	尺寸（ mm ）	
	最小	最大
A	6.45	6.55
A1	0.445	0.455
A2	0.845	0.855
A3	0.645	0.655
A4	1.75	1.85
A5	0.32	0.33
B	2.95	3.05
D	3.78	4.38
C	1.45	1.55
C1	0.60	0.70
C2	0.80	0.90
C3	0.65	0.75
C4	1.60	1.70
D1	0.195	0.205
Ø	2.5°TYP	
Ø1	12°TYP	
Ø2	8°TYP	
Ø3	12°TYP	
Ø4	8°TYP	
R	0.1TYP	

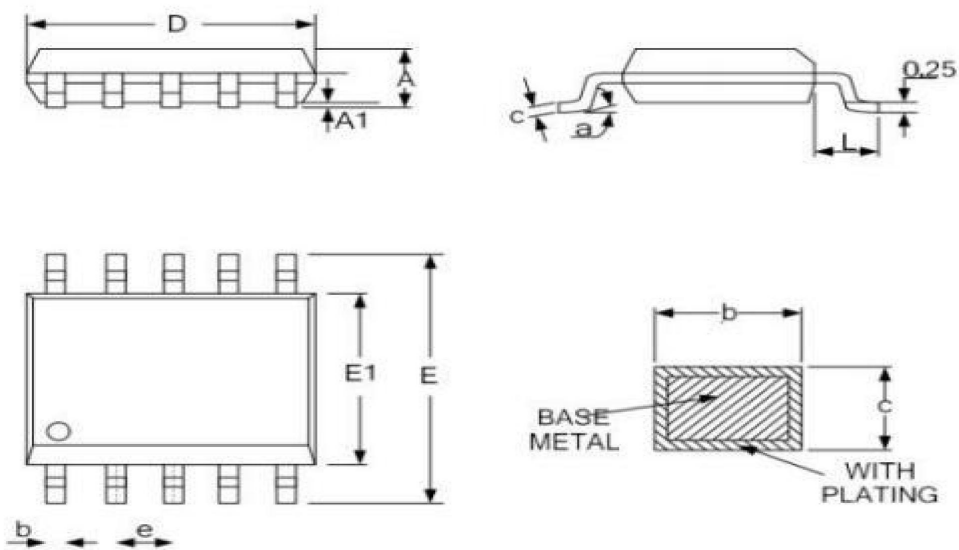
外形图（续上）

SOP8 封装



符号	尺寸（ mm ）		符号	尺寸（ mm ）	
	最小	最大		最小	最大
A	4.80	5.00	C4	0.203	0.233
A1	0.356	0.456	D	1.05TYP	
A2	1.27TYP		D1	0.40	0.80
A3	0.345TYP		D2	0.20TYP	
B	3.80	4.00	R1	0.20TYP	
B1	5.80	6.20	R2	0.20TYP	
B2	5.00TYP		Θ1	17°TYP	
C	1.30	1.60	Θ2	13°TYP	
C1	0.55	0.65	Θ3	0°~8°	
C2	0.55	0.65	Θ4	4°~12°	
C3	0.05	0.20			

SSOP10



SYMBOL	MILLMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75
A1	0.10	-	0.23
b	0.30	-	0.40
c	0.19	-	0.25
D	4.70	4.90	5.10
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.70	3.90	4.10
e	1.00BSC		
L	0.40	-	0.80
a	0°	-	8°